

平成 27 年 8 月 28 日

お客様各位

東京エレクトロンデバイス株式会社
インレビウムカンパニー 品質管理部
部長 篠田 一樹

TE8201PF 梱包仕様(トレイ仕様)の変更について

拝啓、貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。

又、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、現在貴社にてご採用頂いております下記製品につきまして、梱包仕様(トレイ仕様)変更がございます。

下記の通り報告しますので、宜しくお願い申し上げます。

内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

敬具

- 記 -

1. 対象型格：TE8201PF

2. 変更内容：トレイ仕様の変更（外形寸法図別紙参照）

【変更前】最大収納個数 50個、耐熱温度 125℃

【変更後】最大収納個数 250個、耐熱温度 150℃

3. 変更目的：最小梱包数量（MPQ）の変更

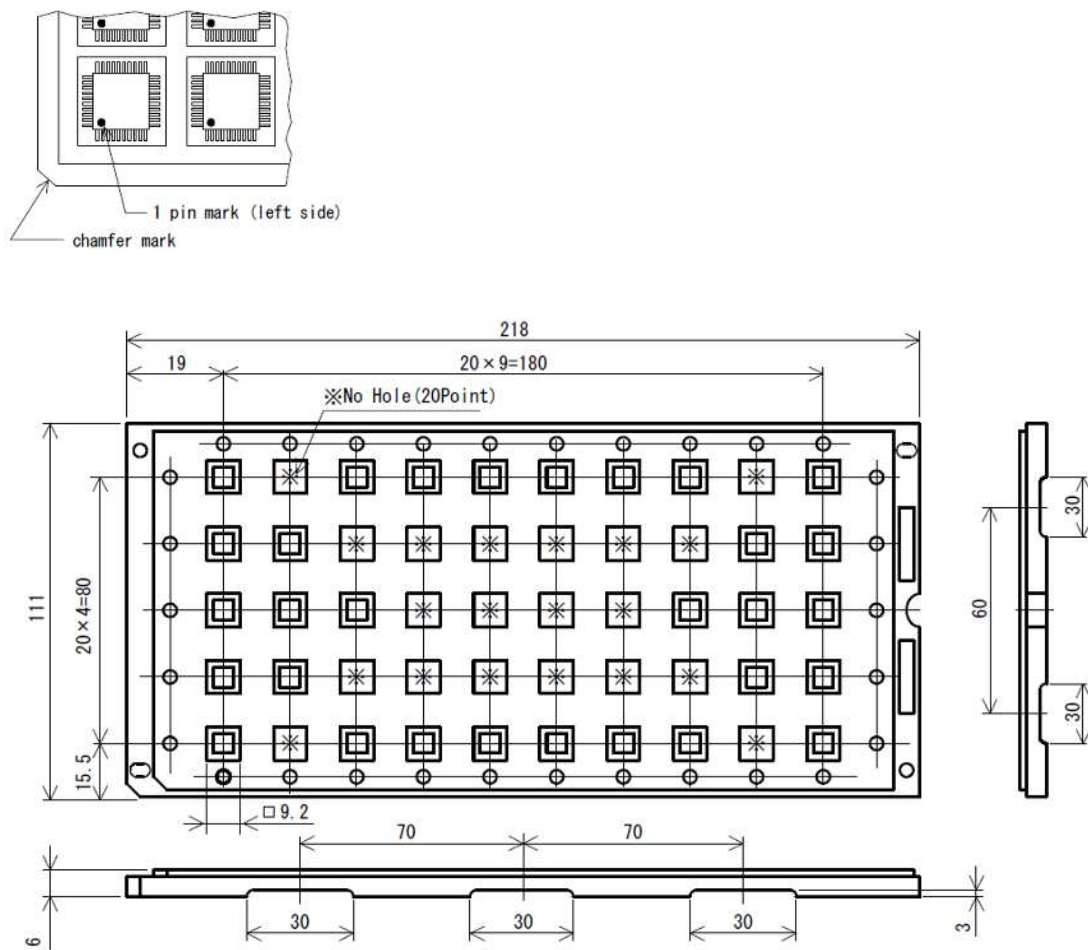
4. 切替時期：2016年1月以降予定

弊社からの出荷時期については、在庫状況によりますので別途ご連絡させていただきます。

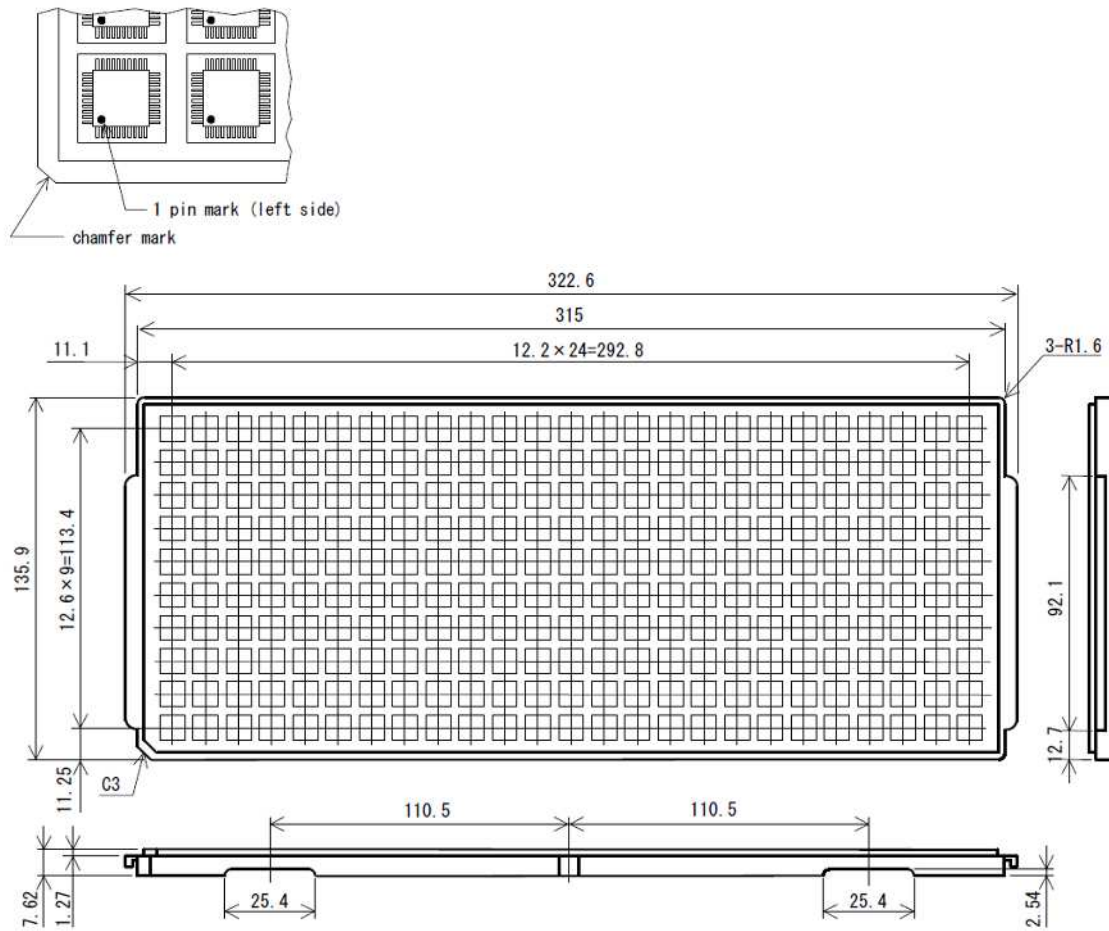
以上

外形寸法図

【変更前】



【変更後】



返却用

inrevium

DGS31059

平成 27 年 8 月 28 日

お客様各位

東京エレクトロンデバイス株式会社
インレビウムカンパニー 品質管理部
部長 篠田 一樹

TE8201PF 梱包仕様(トレイ仕様)の変更について

拝啓、貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。

又、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、現在貴社にてご採用頂いております下記製品につきまして、梱包仕様(トレイ仕様)変更がございます。

下記の通り報告しますので、宜しくお願い申し上げます。

内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

敬具

- 記 -

1. 対象型格：TE8201PF

2. 変更内容：トレイ仕様の変更（外形寸法図別紙参照）

【変更前】最大収納個数 50個、耐熱温度 125℃

【変更後】最大収納個数 250個、耐熱温度 150℃

3. 変更目的：最小梱包数量（MPQ）の変更

4. 切替時期：2016年1月以降予定

弊社からの出荷時期については、在庫状況によりますので別途ご連絡させていただきます。

以上

貴社受領印欄

日付：_____

貴社名：_____

部署名：_____

ご署名：_____ 印

東京エレクトロンデバイス株式会社
インレビウムカンパニー 品質管理部

TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED